



## PCIM Europe 2018, Nürnberg – Halle 9 – Stand 301

### Toshiba stellt auf der PCIM Europe mehrere neue Produkte vor

*MOSFETs, Optokoppler und Fotorelais sind am Stand zu sehen*

**Düsseldorf, 14. Mai 2018** – Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) nimmt an der Fachmesse PCIM Europe (Power Conversion and Intelligent Motion) 2018 teil und wird dort sein umfangreiches Angebot an Leistungshalbleitern und Lösungen für die Leistungselektronik vorstellen.

Am Stand 301 in Halle 9 werden verschiedene Erweiterungen bestehender Produktlinien sowie einige gänzlich neue Produkte und Technologien vorgestellt:

- Die neueste Generation von 30-100V Klasse-LV-MOSFETs bieten höchste Effizienz
- 600V Planar-MOSFETs (PIMOS IX) mit geringem Rauschen, hoher Effizienz & Avalanche-Festigkeit
- Neueste Automotive-MOSFETs
- Automotive-Optokoppler mit IC-, Transistor-, Fotovoltaik- und MOSFET-Ausgang
- Optokoppler für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, Gate-Ansteuerung und Trennverstärker
- Fotorelais für den Ersatz mechanischer Relais
- Effizientere und präzisere Lösungen für Antriebssteuerungen
- Toshiba's innovative stromsparende Schaltungstechnik Advanced Synchronous Reverse Blocking (A-SRB™)

Toshiba plant außerdem, zwei neue 40V n-Kanal-MOSFETs vorzustellen, die speziell für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen entwickelt wurden.

Die PCIM Europe 2018 findet vom 5. bis 7. Juni 2018 in Nürnberg statt. Der Stand 301 von Toshiba findet sich in Halle 9. Dort stehen Toshibas Fachleute für Fragen zu bestehenden und neuen Produkten zur Verfügung.

###

**Über Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist die europäische Niederlassung der [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

TEE wurde 1973 in Neuss, Deutschland gegründet, mit heutigem Hauptsitz in Düsseldorf. Von dort aus sowie weiteren Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien werden Design, Fertigung, Marketing sowie Verkauf gesteuert. Präsident des Unternehmens ist Mr. Akira Morinaga. Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

**Ansprechpartner für Veröffentlichungen:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail: [discrete-ic@toshiba-components.com](mailto:discrete-ic@toshiba-components.com)

**Ansprechpartner für die Presse:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

**Herausgegeben durch:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)